证券代码: 600143 证券简称: 金发科技 公告编号: 临 2019-041

债券代码: 136783 债券简称: 16 金发 01

金发科技股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至 2019 年 5 月 31 日,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")当年 累计新增借款超过上年末净资产的 20%,根据上海证券交易所《公司债券发行与 交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,对公司 累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据概况

截至 2019 年 5 月 31 日,公司借款余额为 123.10 亿元,较 2018 年末借款余额 81.80 亿元增加 41.30 亿元。

2018 年末净资产为 103.53 亿元, 2019 年 1-5 月累计新增借款金额占 2018 年末净资产的 39.89%.

二、新增借款的分类披露

公司 2019 年 5 月末较 2018 年末各类借款余额变动情况如下:

- (一) 短期借款:增加 13.64 亿元:
- (二)一年内到期的非流动负债:增加 9.15 亿元:
- (三)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:减少 10.00 亿元;
 - (四) 长期借款:增加 28.50 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司正常经营发展需要而发生的,截至本公告日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,所有债务均已按时还本付息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。公司将根据各类借款的到期情况,合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息。

上述财务数据均为合并口径,除 2018 年末净资产、借款余额已经审计外, 其他财务数据未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月六日